

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

ELECTRODE OF N-TYPE GALLIUM NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTOR LAYER

Patent Number: JP7045867
Publication date: 1995-02-14
Inventor(s): YAMADA TAKAO; others: 02
Applicant(s): NICHIA CHEM IND LTD
Requested Patent: JP7045867
Application Number: JP19930207274 19930728
Priority Number(s):
IPC Classification: H01L33/00
EC Classification:
Equivalents: JP2783349B2

Abstract

PURPOSE:To improve the light emitting efficiency and reliability of a light emitting element by providing an electrode which obtains an improved ohmic contact with n-type gallium nitride compound semiconductor and at the same time which cannot be modified easily on annealing when achieving the light emitting element using p-n junction gallium nitride compound semiconductor.

CONSTITUTION:In an electrode which is formed on n-type gallium nitride compound semiconductor surface and obtains the ohmic contact with n-type gallium nitride compound semiconductor, the electrode consists of an alloy of at least titanium and aluminum or a multilayer film where at least titanium and aluminum are laminated.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開 号

特開平7-45867

(43) 公開日 平成7年(1995)2月14日

Int.Cl.⁶
01L 33/00

識別記号 庁内整理番号
C 7376-4M
E 7376-4M

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 2 F D (全 5 頁)

出願番号 特願平5-207274

出願日 平成5年(1993)7月28日

(71) 出願人 000226057

日亜化学工業株式会社
徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72) 発明者 山田 孝夫

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化学工業株式会社内

(72) 発明者 妹尾 雅之

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化学工業株式会社内

(72) 発明者 中村 修二

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化学工業株式会社内

【発明の名称】 n型窒化ガリウム系化合物半導体層の電極

【要約】

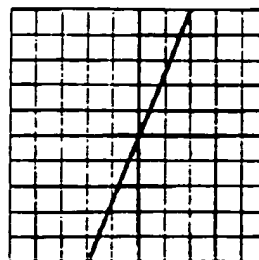
的] p-n接合の窒化ガリウム系化合物半導体をした発光素子を実現するにあたり、n型窒化ガリウム化合物半導体と良好なオーミック接触が得られると共に二ーリング時に変質しにくい電極を提供することにより、発光素子の発光効率および信頼性を高める。

成] n型窒化ガリウム系化合物半導体層表面に形成、n型窒化ガリウム系化合物半導体層とオーミック接触が得られた電極であって、前記電極が少なくともとアルミニウムとの合金よりなるか、または前記が少なくともチタンとアルミニウムとが積層された膜よりなる。

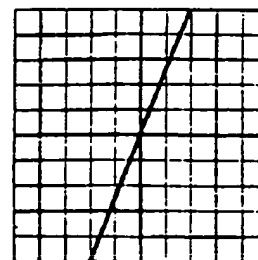
X: 0.5 V/div

Y: 50 μ A/div

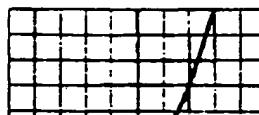
R009759



A



B



【請求の範囲】

【項1】 n型窒化ガリウム系化合物半導体層表面に形成され、n型窒化ガリウム系化合物半導体層とオーミック接触が得られた電極であって、前記電極が少なくともチタンとアルミニウムとの合金よりなるか、または電極が少なくともチタンとアルミニウムとが積層された多層膜よりなることを特徴とするn型窒化ガリウム系化合物半導体層の電極。

【項2】 前記多層膜は、n型窒化ガリウム系化合物半導体層と接する側がチタンであることを特徴とする項1に記載のn型窒化ガリウム系化合物半導体層の

【明の簡単な説明】

001】

【背景の利用分野】本発明は、発光ダイオード、レーザダイオード等の発光素子に用いられるn型窒化ガリウム系化合物半導体の電極に係り、特に、n型窒化ガリウム系化合物半導体とオーミック接触が得られる電極に係る。

002】

【従来の技術】Ga₂N、GaAlN、InGa₂N、InGa₂N等の窒化ガリウム系化合物半導体は直接遷移型、バンドギャップが1.95eV～6eVまで変化するため、発光ダイオード、レーザダイオード等、発光素子の材料として有望視されている。現在、この材料を用いた発光素子には、n型窒化ガリウム系化合物半導体上にp型ドーパントをドーピングした高抵抗なi型のガリウム系化合物半導体を積層したいわゆるMISの青色発光ダイオードが知られている。

003】MIS構造の発光素子は発光強度、発光効率、順方向電圧(V_f)が20V以上と非常に高いため光効率が悪く、実用化するには不十分であった。順方向電圧を下げ、発光効率を向上させて実用化を図るにMISではなくp-n接合が有利であることは自明である。

004】ところで、最近窒化ガリウム系化合物半導体p型とする技術が開発され、p-n接合の窒化ガリウム系化合物半導体の実現できるようになってきた。

例えば、特開平2-257679号公報、特開平3-8325号公報、他文献）。

005】p-n接合の発光素子の実現できるように、順方向電圧を下げ、発光効率を高めるためにp層およびn層とオーミック接触の得られる電極材料が非常に重要である。しかしながら、従来のMIS構

造の公報に、AlまたはAl合金が開示されている。その他、Inもよく使用されている。しかしながら、In、Alともn型窒化ガリウム系化合物半導体と十分なオーミック接触が得にくく、さらにまた電極形成時に、電極材料を窒化ガリウム系化合物半導体となじませるため、アニーリング装置を用いてアニールを行うのであるが、そのアニーリング時に装置内の残留酸素、水分等の雰囲気により電極が変質しやすいという問題があった。

【0007】

10 【発明が解決しようとする課題】従って、本発明はこのような事情を鑑み成されたもので、その目的とするところは、p-n接合の窒化ガリウム系化合物半導体を用いた発光素子を実現するにあたり、n型窒化ガリウム系化合物半導体と良好なオーミック接触が得られると共にアニーリング時に変質しにくい電極を提供することにより、発光素子の発光効率および信頼性を高めようとするものである。

R009760

【0008】

20 【課題を解決するための手段】我々はn型窒化ガリウム系化合物半導体層と良好なオーミック接触が得られ、アニール時に変質しにくい電極材料について、実験を重ねたところ、AlにTiを含有させることにより前記問題が解決できることを見出した。即ち、本発明のn型窒化ガリウム系化合物半導体層の電極は、n型窒化ガリウム系化合物半導体層表面に形成され、n型窒化ガリウム系化合物半導体層とオーミック接触が得られた電極であって、前記電極が少なくともチタンとアルミニウムとの合金よりなるか、または前記電極が少なくともチタンとアルミニウムとが積層された多層膜よりなることを特徴とする。

30 【0009】本発明の電極は、Si、Ge、Se、S等のn型ドーパントをドーピングしてn型特性を示すように成長した窒化ガリウム系化合物半導体層表面、またはノンドーピングの窒化ガリウム系化合物半導体層表面に、蒸着、スパッタ等の技術により、チタンとアルミニウムよりなる合金膜を形成するか、またはチタンとアルミニウムよりなる多層膜を形成した後、アニーリングを行うことにより得ることができる。アニーリング温度は特に限定するものではないが、400℃以上、1200℃以下で行うことが好ましい。なぜなら、400℃よりも低いと、オーミック接触が得にくく、1200℃よりも高いと窒化ガリウム系化合物半導体が分解してしまうからである。

【0010】上記のように合金膜、または多層膜として形成した電極材料を、アニーリングすることにより、電

る場合、全体として電極はチタンとアルミニウムからオーミック電極となるが、例えばチタンが第1層アルミニウムが第2層目とはっきりと分離されたものではなく、前にも述べたように条件によっては電極層金化するため、チタンとアルミニウムが渾然一体とされている場合が多い。ただ、多層膜の場合、 n 型窒化ガリウム系化合物半導体層と接触する側の電極材料をチとした後、次にアルミニウムを形成して多層膜とすが、再現性良くオーミック接触を得られるため、よい。

011] チタンのアルミニウムに対する含有率は特定するものではなく、チタンと、アルミニウムとをよう率で混合しても、 n 型窒化ガリウム系化合物半導体層と再現性良くオーミック接触が得られ、非常にである。多層膜の場合、この含有率は多層膜を形成する膜厚の比を調整することにより変えることができ

012]

【例】図1は、2インチφのサファイア基板上にSドーピングした n 型Ga N 層を成長させ、その n 型Ga N の表面に、数々の電極材料を $100\mu m\phi$ の大きさそれぞれ千個蒸着して $450^\circ C$ でアニーリングした同一種類の電極間の $I-V$ （電流-電圧）特性を全定してオーミック特性を調べた結果を示す図である。図1において、A、B、C、DはそれぞれA $\cdot\cdot\cdot$ TiとAlとを0.01:1の膜厚比で順に積層した電極、B $\cdot\cdot\cdot$ Tiを1%含むAl-Ti合金で形成した電極、C $\cdot\cdot\cdot$ n 型層にTi単独で形成した電極、D $\cdot\cdot\cdot$ n 型層にAl単独で形成した電極、の $I-V$ 特性を示す。

013] A~Dはそれぞれ代表的な $I-V$ 特性を示す図であるが、アルミニウムにチタンを含有させた電極、Bに示すように n 型Ga N 層と完全にオーミック接触が得られており、電極千個の内オーミック接触が確認されないものはなかった。一方、チタン単独、もしくはアルミニウム単独の電極は、C、Dに示すようにいずれにおいてもオーミック接触は得られず、千個の内オーミック接触が確認されたものは、Dの電極の方に数だけである。

014] さらにアニーリング後、電極表面の状態を

顕微鏡で観察したところ、CとDの電極表面はその90%以上が黒く変質していた。

【0015】図2は、同じく2インチφのサファイア基板の上にSiをドーピングした n 型Ga 0.9 Al 0.1 N層を成長させ、その n 型Ga 0.9 Al 0.1 N層の表面にTiとAlとを膜厚比を変えて $100\mu m\phi$ の大きさで千個蒸着して、 $450^\circ C$ でアニーリングした後、同じく同一種類の電極間の $I-V$ （電流-電圧）特性を測定してオーミック特性を調べた結果を示す図である。図2において、E、F、G、HはそれぞれE $\cdot\cdot\cdot$ TiとAlとを0.001:1の膜厚比で順に積層した電極、F $\cdot\cdot\cdot$ AlとTiとを0.001:1の膜厚比で順に積層した電極、G $\cdot\cdot\cdot$ TiとAlとを1:0.001の膜厚比で順に積層した電極、H $\cdot\cdot\cdot$ AlとTiとを1:0.001の膜厚比で順に積層した電極、の $I-V$ 特性を示している。

【0016】E~Hに示す図は、TiとAlの含有率にかかわらず、全てオーミック接触が得られていることを示しているが、特に、E、Gに示すTiを先に形成した電極は、千個全てそれぞれの図に示すようなオーミック接触が得られたが、F、Hに示すAlを先に形成した電極は、それぞれ数個オーミック接触が得られていないものが発見された。また、電極の変質は全ての電極について観察されなかった。

【0017】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の電極は n 型窒化ガリウム系化合物半導体層と非常に良好なオーミック接触が得られ、さらに電極の変質がない。しかもオーミックが得られるチタンのアルミニウムに対する定まった含有率がないため、電極形成時において非常に生産性も向上する。従って、 $p-n$ 接合を用いた窒化ガリウム系化合物半導体を実現した際、 n 型層と電極とが完全にオーミック接触しているため、発光素子のV f を下げ、発光効率を向上させることができ、電極の変質もないため発光素子の信頼性も格段に向上する。

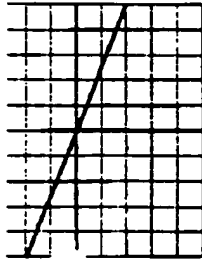
【図面の簡単な説明】

【図1】 n 型窒化ガリウム系化合物半導体層に形成した電極の電流電圧特性を比較して示す図。

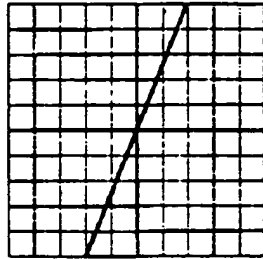
【図2】 本発明の一実施例にかかる電極の電流電圧特性を示す図。

【図1】

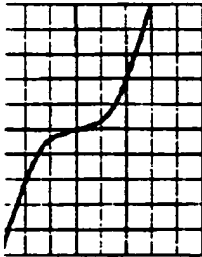
Y: 0.5 V/div
50 μ A/div



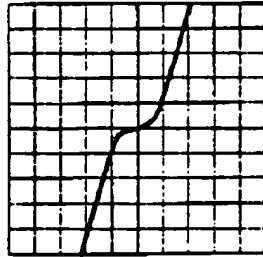
A



B



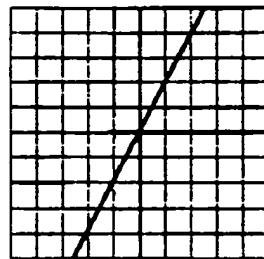
C



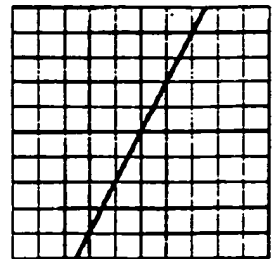
D

【図2】

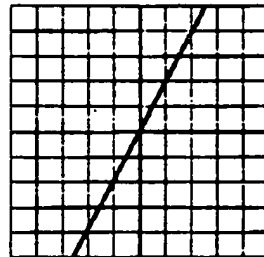
X: 0.5 V/div
Y: 50 μ A/div



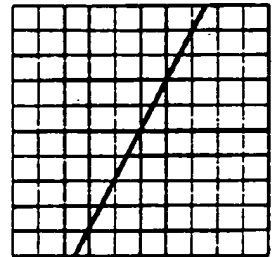
E



F



G



H

続補 第1号

出日] 平成6年1月28日

続補正 1]

正対象書類名] 明細書

正対象項目名] 請求項 1

正方法] 変更

正内容]

求項 1] n型窒化ガリウム系化合物半導体層表面成された電極であって、前記電極が少なくともチタアルミニウムとの合金よりなるか、または前記電極が少なくともチタンとアルミニウムとが積層された多層りなることを特徴とするn型窒化ガリウム系化合物体層の電極。

続補正 2]

正対象書類名] 明細書

正対象項目名] 0001

正方法] 変更

正内容]

001]

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】A～Dはそれぞれ代表的なI-V特性を示す図であるが、アルミニウムにチタンを含有させた電極はA、Bに示すようにn型Ga_{0.5}N層と良好なオーミック接触が得られており、電極千個の内、A、Bのようなオーミック接触が確認されないものはなかった。一方、チタン単独、もしくはアルミニウム単独の電極は、C、Dに示すようにいずれにおいても良好なオーミック接触は得られず、千個の内、A、Bのようなオーミック接触が確認されたものは、Dの電極の方に数個あっただけである。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

R009762

(5)

特開平07-045867

た電極は千個全て、E、Gの図に示すようなオーミック接触が得られたが、F、Hに示すA1を先に形成し、電極は、それぞれ数個、好ましいオーミック接触が得

られていないものが発見された。また、電極の変質は全ての電極について観察されなかった。

R009763